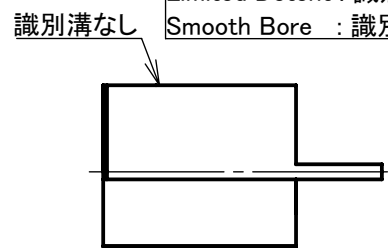


基板実装参考パターン
尺度4/1

※Zo=50Ωになる幅とする

Full Detent : 識別溝2本
 Limited Detent : 識別溝1本
 Smooth Bore : 識別溝なし



R o H S Compliant Cd ≤75ppm
 REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
 PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

番号	部品名	材質	数量	処理	備考
4	中心コンタクト	黄銅	1	Au	
3	ブッシング	黄銅	1	Au	
2	絶縁体	テフロン	1	--	
1	シェル	黄銅	1	Au	

尺度	10/1	製図	検図	承認	確認	品名
単位	mm	石川	檜澤	山本	三村	SMP-PR-EMT(SB)
日付	2022.10.28	投影法	◎	◎	◎	図番 I-1036149

仕 様 書

品 名 SMP-PR-EMT (SB)

No. 1032456

図 番 I-1036149

定 格 1 参考規格 IEC 61169-44

2 定格電圧 AC 170V

3 定格周波数 40GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -55°C~+125°C



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO.,LTD.

項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
	材 質	(図番：I-1036149)	
	仕上げ及び表示		
4 5 6 7	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ以上
	耐電圧	AC 500V 1分間	異常のないこと
	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて	内部導体間：6.0mΩ以下 外部導体間：3.0mΩ以下
	リターンロス	DC~26.5GHzまで 26.5GHzを超えて40GHzまで	10dB以上 8dB以上
8 9 10	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
	繰返し動作	1000回	異常のないこと
	結合力/離脱力	13N typ./2.2N typ.	

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 22.09.30 村	 山 22.09.30 本	 檜 22.09.30 澤	 石 22.09.30 川

GKQM-7